

## 防静电芯片盒

### ◆ 产品描述

本款防静电芯片盒采用黑色 PP 材质注塑成型,9 格分区设计,由底盘+盖子+卡子组成 3 件套,防尘防静电,适配精密芯片分类存储。



### ◆ 产品优势

- 9 格分区,分类存储便捷
- 3 件套装,密封防护完整
- 黑色 PP 材质,坚固耐磨
- 阻值稳定,防静电达标
- 注塑成型,结构紧实

### ◆ 产品结构

采用黑色 PP 材质一体注塑,9 格均匀分区,配套底盘、盖子与卡子 3 件套,卡子固定密封,阻值分布均匀,结构规整,便于芯片分类存放与携带。

### ◆ 产品特性

主体材质:防静电黑色 PP

成型工艺:一体注塑工艺

颜色:黑色

产品结构:9 格+3 件套(底盘+盖子+卡子)

静电阻值:  $1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$

物料编码	尺寸	重量	包装方式
1.2.15.01.0394	14*14*0.78MM	0.09kg	1 个/袋

### ◆ 应用场景

适用于半导体车间、芯片厂、无尘实验室、电子元器件库房,用于分类存储芯片、晶圆等精密件,有效隔绝静电与粉尘,保障元器件安全。

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线,为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确,仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有